PTO/B/106 (5-00)

Approved for use through 10/31/02. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## **Declaration and Power of Attorney for Patent Application**

## 特許出願宣言再及び委任状

Japanese Language Declaration

中本語 宣言 由	
私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の避り宜言する:	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、郵便の宛先そして国籍は、私の氏名の後に記録された通 りである。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明について、特許請求範囲に記憶され、且つ特許が 求められている晃明主題に関して、私は、最初、最先且つ唯一の発明 名である(唯一の氏名が記載されている場合)か、或いは最初、最先 且つ共同応明者である(複数の氏名が記載されている場合)と信じて いる。	I believe I am the original, first and sole inventor (If only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (If plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.
	BACKLIGHT AND LIGHT GUIDE PLATE, METHOD OF MANUFACTURING DIFFUSER AND LIGHT GUIDE PLATE, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY APPARATUS
上記発明の明細磁はここに派付きれているが、下記の個がチェック されている場合は、この限りでない:	the specification of which is attached hereto unless the following box is checked
の日に出版され、 この出版の米国出版番号またはPCT国際出版番号は、 であり、且つ の日に対正された出版(該当する場合)  私は、上記の礼正為によって福正された、特許請求明別を含む上記明相容を検討し、且つ内容を理解していることをここに表明する。	was filed on September 24, 2004 as United States Application Number or PCT International Application Number PCT/JP2004/013919 and was amended on January 28, 2005 (if applicable)  I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、逸邦規則法典第37編規則1.56に定慮されている、特許 性について世界な情報を関示する磁務があることを認める。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

PTO/SB/106 (5-00)

Approved for use through 10/31/02. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## Japanese Language Declaration (日本語宜含本)

払は、ここに、以下に記成した外国での特許出版または発明者証の出版、成いは米国以外の少なくとも一国を指定している米国法典第35陽第365条(a)によるPCT国際出版について、同第119条(a)・(d)項又は第365条(b)項に基づいて優先権を主張するとともに、優先権を主張する本出版の出版日よりも前の出版日を有する外国での特許出版または発明者証の出版、或いはPCT国際出版については、いかなる出版も、下記の特別をチェックすることにより流した。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application for which priority is claimed.

いかなる出願も、下記の枠内を	チェックすることにより示した。	application for which priority is claimed.	
Prior Foreign Application(s) 外国での先行出版			Priority Not Claim 優先権主張なし
2003-338308	JAPAN	29 September 2003	
(Number)	(County)	(Day/Month/Year Filed)	<del></del>
(番号)	(国名)	(出版日/月/年)	
2003-338174	JAPAN	29 September 2003	
(Number)	(County)	(Day/Month/Year Filed)	<del></del>
(番号)	(周名)	(出版日/月/年)	
私は、ここに、下記のいかな 国法典第35騎119県 (e) 項の	る米国仮特許出獄についても,その米 )利益を主張する。	I hereby claim the benefit under Title 35, 119(e) of any United States provisional a	
(Application No.)	(Filing Date)	(Application No.)	(Filing Date)
(出顕番号)	(出旗日)	(出願番号)	(出願日)
申第35編第120条に 基づく は 20条に 30条に 30条に 30条に 30条に 30条に 30のの 30のの 30のの 30のの 30のの 30のの 30のの 30の	なる米国出版についても、その米国法 利益を主張し、又米国を招定づく利益 、その周節365条(c)に基づく利益 特許論求的限国の主語する、外国出版国 きれた場合で、先行するの別原国の ない場合においては、 で工国際出版日との間の明白に入手 37額規則1.56に定認する。	I hereby claim the benefit under Title 35, 120 of any United States application(s), International application designating the and, insofar as the subject matter of eac application is not disclosed in the prior Uniternational application in the manner p of Title 35, United States Code Section to disclose information which is material Title 37, Code of Federal Regulations, S available between the filing date of the pnational or PCT International filing date of	or 365(c) of any PCT United States, listed below the of the claims of this United States or PCT provided by the first paragraph 112, I acknowledge the duty to patentability as defined in vection 1.56 which became perior application and the
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abanc	doned)
(出顧番号)	(出版日)	(現況:特許許可、採屆中、	
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Aband	ioned)
(出顧番号)	(出願日)	(現況:特許許可、係屆中、	
且つ俳報と信ずることに基づく  を宜すし、ちらに、故窓に基づら  第18編第1001条に基づら。 により処罰をれ、またそのよう。 たはそれに対して発行されるい。	身の知識に係わる際述が真実であり、 促述が、真実であると信じられること の既述などを行った場合は、米国法典 、和国をまたは拘禁、若しくはその関方 な故なによる遺跡の関述は、本田原ま かなる特許も、その有効性に示す	I hereby declare that all statements mad knowledge are true and that all statemen and belief are believed to be true; and fu were made with the knowledge that willf like so made are punishable by fine or in Section 1001 of Title 18 of the United St willful false statements may jeopardize t or any patent issued thereon.	nts made on information urther that these statements ul false statements and the nprisonment, or both, under ates Code and that such

PTO/SB/106 (5-00)

Approved for use through 10/31/02. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## **Japanese Language Declaration**

(日本語宣言書)

委任状: 私は本出顧を審査する手続を行い、且つ米国特許商標庁との全ての緊覇を遂行するために、記名された発明者として、下記の弁護士及び/または弁理士を任命する。 (氏名及び登録番号を記載すること)

(第三以下の共同発明者についても同様に記載し、署名を

すること)

存類送付先

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor. I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number):

(Supply similar information and signature for third and

Send Correspondence to:

Customer No. 33448

Lewis T. Steadman, Sr. Reg. (17,074), Robert J. Depke Reg. (37,607), Timothy M. McCarthy, Reg. No. (42,855); Richard A. Giangiorgi, Reg. (24,284); Raiford A. Blackstone, Jr., Reg. (25,156); David J. Marr, Reg. (32,915); Linda L. Palomar, Reg. (37,903); James R. Foley, Reg. (39,979); James A. O'Malley, Reg. (45,952); and Paige A. Kitzinger, Reg. (45,219), and all members of the firm of Trexler, Bushnell, Giangiorgi, Blackstone & Marr, Ltd.

直通電話通絡先:(氏名及び電話器号)	Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
	Robert J. Depke or Lewis T. Steadman (312) 704-1890
唯一または第一発明者氏名	Full name of sole or first inventor Takashi OKU
発明者の署名 日付	Inventor's signature  Date  Jakashi Oku January 24, 2006  Residence
住所	Residence Saitama, JAPAN
国组	Citizenship  Japanese
郵便の宛先	Post Office Address c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan
第二共同発明者がいる場合、その氏名	Full name of second joint inventor, if any
	Masato HATANAKA
第二共同発明者の署名 日付	Second inventor's signature Date  Masato Hatanaka January31.2006,  Residence
住所	Residence Saitama, JAPAN
田和	Citizenship  Japanese
郵便の宛先	Post Office Address c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan

subsequent joint inventors.)

	Full name of third joint inventor, if any
	Yoshinari KAWASHIMA
日付	Third inventor's signature Date Dehvary 1, 2006
	Residence Kanagawa, JAPAN
	Citizenship
	Post Office Address c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan
	Full name of fourth joint inventor, if any
日付	Akira KOSHIMURA  Fourth inventor's signature  Alandar T I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Akira Kushimura February 1, 2006 Residence
	Saitama, JAPAN Citizenship
	Japanese  Post Office Address c/o Sony Manufacturing Systems Corporation 1-10, Kiyoku-Cho, Kuki-Shi, Saitama, Japan
	Full name of fifth joint inventor, if any
日付	Kazuhiro Shiratori February 1, 2006
	Residence
<del></del>	Saitama, JAPAN Citizenship
	Japanese Post Office Address c/o Sony Manufacturing Systems Corporation
	日付